证券代码：688709 证券简称：成都华微

成都华微电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

 编号：2024-004

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 ■业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 投资者网上提问 |
| 时间 | 2024年10月15日 9:00-10:00 |
| 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事兼总经理王策先生，独立董事李越冬女士，总会计师刘永生先生，董事会秘书李春妍女士。 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **1.领导您好，请问公司的优势产品是什么，可以介绍下吗?**答：尊敬的投资者，您好！公司深耕特种集成电路领域，建立了完善的研发体系，高度重视对产品及技术的研发投入，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术成果，拥有多项发明专利、集成电路布图设计权、软件著作权等，整体技术储备位于特种集成电路设计行业第一梯队，形成了以 CPLD/FPGA、高速高精度 ADC、高性能 MCU 为核心的“3+N+1”产品体系，其中，CPLD/FPGA、高速高精度 ADC、高性能MCU 均处于国内领先地位。目前公司已形成逻辑芯片、模拟芯片、存储芯片、微控制器等多系列集成电路产品，并为客户提供集成电路综合解决方案。感谢您的关注！**2.半年度营收同比下降是什么原因?**答：尊敬的投资者，您好！2024年半年度，公司营业收入下降系公司产品主要应用于电子、通信、控制、测量等特种行业领域，受行业整体环境影响，部分项目验收延迟、项目采购计划延期、新订单下发放缓，订单规模同比有所缩减，导致公司经营业绩出现同比下降的情形。感谢您的关注！**3.公司研发进度进展如何?**答：尊敬的投资者，您好！公司目前整体研发进度正常。2024年1-6月，公司研发支出占营业收入的比例为26.25%。截至2024年6月30日，公司共拥有境内发明专利108项，境外发明专利5项，集成电路布图设计权203项，软件著作权29项。公司高度重视研发人才的引进和培养，截至2024年6月30日，公司研发人员共计388人，占员工总数的比例为41.15%。具体情况可关注公司《2024年半年度报告》第三节 管理层讨论与分析之“在研项目情况”章节。感谢您的关注！**4.董秘你好，请问公司跟同行业的竞争优势在哪里？**答：尊敬的投资者，您好！公司具有深厚的技术积累与完善的研发体系，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术成果，在FPGA、高速高精度ADC、智能SoC等领域承接了多项国家重点研发计划和科技重大专项，整体技术储备位于特种集成电路设计行业第一梯队。同时，公司拥有综合的产品布局与领先的产品优势，具备为客户提供特种集成电路产品一站式采购以及综合解决方案的能力，产品广泛应用于电子、通信、控制、测量等特种领域，并且在特种CPLD和FPGA领域和24-31位超高精度ADC产品领域始终位于国内前列。其次，公司拥有中国合格评定国家认可委员会CNAS、国防科技工业实验室认可委员会DiLAC认证的国家级检测中心，并建立了完善的质量控制体系，获得了从事集成电路行业所需的专门质量管理认证证书。此外，经过多年的市场验证，公司的产品已得到国内特种集成电路行业下游主流厂商的认可，主要客户包括中国电科集团、航空工业集团、航天科技集团、航天科工集团等。感谢您的关注！**5.在下游客户拓展方面，公司未来有何打算？**答：尊敬的投资者，您好！在长期的业务协作过程中，公司与下游合作伙伴建立了坚实的信任基础。在技术创新和产品研发方面，公司积极参与国拨项目产品开发及验证工作，力求与国际顶尖产品和技术保持同步，响应国内自主化趋势，不断向国际先进水平靠齐。同时，公司紧密跟踪客户的个性化需求，积极应对客户的反馈和市场变化，迅速调整研发策略，以提高研发效率，确保满足行业实际需求。此外，公司还致力于加强销售网络建设，组建了一支拥有丰富专业经验的技术支持团队，旨在为客户提供技术验证和应用服务支持，同时与研发部门通力合作，进一步深入挖掘客户需求，推动公司新产品和技术研发的进程。感谢您的关注！ |
| 关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明 | 否 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024年10月15日 |